

EG 22,5-G/ABS GN

Podstawa obudowy



Kod producenta: **2764043**

Opis produktu

Obudowa zamknięta, Podstawa obudowy, z nóżką zatrzaskową, bez szczeliny wentylacyjnej, szerokość: 22,5 mm, wysokość: 75 mm, kolor: zielony (podobne RAL 6021), połączenie poprzeczne: bez złącza magistrali, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: nie dotyczy

Dane techniczne

Właściwości produktu

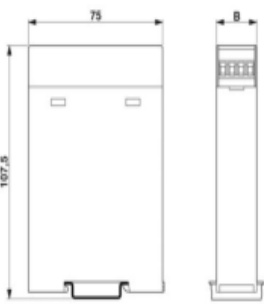
Typ produktu	Podstawa obudowy
Rodzaj obudowy	Obudowa zamknięta
Seria obudów	EG
Rodzina produktów	EG..-G
Konstrukcja	Podstawa obud. zamkn., wymagana do skompletowania modułu pokrywy obudowy
Liczba biegunów	8
Maks. liczba pinów	0)
Wykonanie	Podstawa obudowy, z nóżką zatrzaskową
Z otworem wentylacyjnym	nie
Status utrzymania danych	
Wersja artykułu	00

EG 22,5-G/ABS GN

Podstawa obudowy



Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	22,5 mm
Wysokość	75 mm
Konstrukcja PCB	
Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	zielony (RAL 6021)
Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał obudowy	ABS
Jakość powierzchni	bez obróbki

Warunki środowiskowe i żywotność

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 20 °C	
Temperatura otoczenia	20 °C
Współczynnik redukcji	1
Straty mocy pojedyncza obudowa przy 30 °C	
Temperatura otoczenia	30 °C
Współczynnik redukcji	0,8
Straty mocy pojedyncza obudowa przy 40 °C	
Temperatura otoczenia	40 °C
Współczynnik redukcji	0,62
Straty mocy pojedyncza obudowa przy 50 °C	
Temperatura otoczenia	50 °C
Współczynnik redukcji	0,47
Straty mocy pojedyncza obudowa przy 60 °C	
Temperatura otoczenia	60 °C
Współczynnik redukcji	0,3
Warunki otoczenia	
Stopień ochrony	IP20
Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 80 °C

Dane PCB

Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm
-------------	-------------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie DIN
----------------	----------------------